

## О ДВИЖЕНИИ РОСТОВОЙ МЕЖЗЕРЕННОЙ ГРАНИЦЫ ДВОЙНИКОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ В БИКРИСТАЛЛАХ СПЛАВА Fe + 3.5% Si

© M. E. Босин, Ф. Ф. Лаврентьев, В. Н. Никифоренко

Харьковский государственный политехнический университет,  
310002 Харьков, Украина  
(Поступила в Редакцию 6 августа 1996 г.)

Процесс пластической деформации при механическом двойниковании локализован на границе двойника. Поэтому изучение движения границ двойника под действием внешнего напряжения позволяет рассмотреть кинетику и динамику пластического течения материала в локальной области.

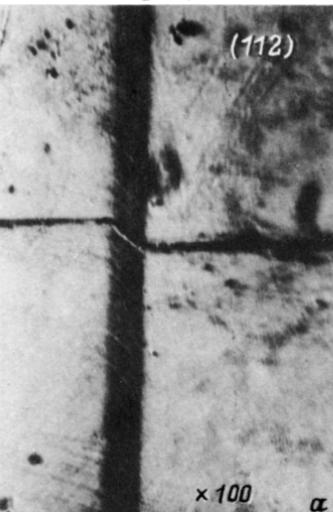
Целью настоящей работы являлось исследование особенностей движения ростовой границы, близкой к плоскости механического двойника — (112) в бикристаллах Fe + 3.5% Si.

Исследовались бикристаллы кремнистого железа Fe + 3.5% Si, выращенные из расплава методом направленной кристаллизации [1]. Граница бикристалла располагалась по центру рабочей части образца вдоль направления [111] в плоскости (112), соответствующей плоскости двойникования. В связи с тем что напряжение начала двойникования бикристаллов Fe + 3.5% Si не было известно, для определения этой величины применялось ступенчатое нагружение образцов с нагрузкой от  $\Delta P = 3 \text{ kg}$  на начальной стадии деформирования до  $\Delta P = 0.1 \text{ kg}$  на завершающей стадии деформирования.

Деформирование при 300 К показало, что двойниковые границы не перемещаются при нагружении вплоть до разрушения бикристаллов. Процесс пластического течения происходит только посредством скольжения в наиболее нагруженной системе (112) [111], плоскости которой располагаются параллельно плоскости границы бикристалла. Двойниковая граница под действием сдвиговых напряжений в плоскости двойникования (112) и направления [111] при  $T < 77 \text{ K}$  не перемещалась, и бикристалл разрушался. Активация движения ростовой границы происходила по достижении уровня напряжения  $\tau_0 = 21 \text{ MPa}$  при 77 К за счет предварительного скольжения в системе (112) [111] при 300 К. Применение метода реперных линий обнаружило смещение в этих условиях ростовой двойниковой границы (см. рисунок, а). Оценка величины сдвиговой деформации совпадала со значением двойникового сдвига  $S = 0.707$ . Следовательно, введение полных дислокаций при предварительной деформации скольжением в системе (112) [111] при

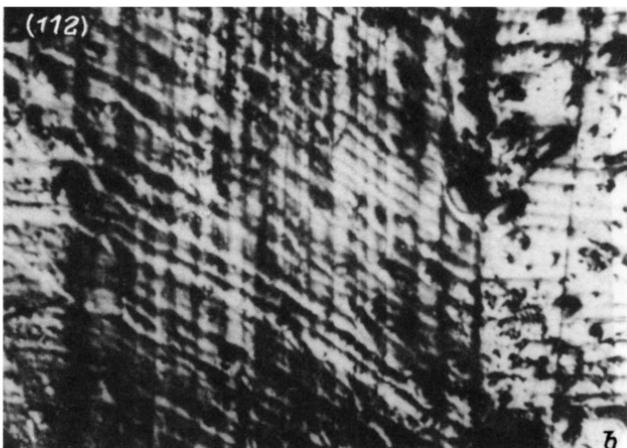
(112)

x 100

 $\alpha$ 

(112)

b



Сдвиг ростовой границы бикристалла, сопровождающийся изгибом реперной царапины (a), и структура границы после полировки: полисинтетический двойник (b).

300 К, вероятно, создавало источники двойникующих дислокаций. Как было показано ранее [2,3], на модельных монокристаллах цинка стимулирование развития двойниковых прослоек происходит путем трансформации полных дислокаций в двойникующие, что находит свое отражение в увеличении скорости двойникования. Вероятно, подобный механизм реализуется и в случае бикристаллов кремнистого железа. Действительно, расчетами работы [4], выполненными для кристаллов с ОЦК-решеткой, предсказана энергетическая выгодность диссоциации полной краевой дислокации в системе скольжения (112) [111] на три частичные двойникующие. Металлографическое изучение состояния границы бикристалла после ее смещения выявило наличие отдельных двойниковых прослоек, образующих полисинтетический двойник (см. рисунок, b). В связи с этим движение двойниковой границы можно было рассматривать в виде ансамбля двойникующих дислокаций. Проведем оценку скорости движения  $V_t$  составляющих такого ансамбля и скорости перемещения ансамбля как целого  $V_f = h_f/t_f$ , где  $h_f = 5 \cdot 10^{-3}$  см — величина смещения границы за время  $t_f = 1.3$  с. При  $T = 77$  К и  $\tau_0 = 210$  МПа  $V_f = 3.8 \cdot 10^{-3}$  см/с, что соответствует термоактивированной области движения ансамбля. Для оценки скорости двойникующих дислокаций необходимо знать их плотность  $N_d$ , которая связана с плотностью полных дислокаций, образующихся при преддеформации скольжением. Поскольку при малых деформациях ( $\sim 5 \cdot 10^{-2}$ ) плотность полных дислокаций соответствует  $10^7$  см<sup>-2</sup> [4], то, зная скорость деформации  $\dot{\epsilon} = 5 \cdot 10^{-2}$  с, расстояние между плоскостями двойникования (112)  $d_0 = 1.8 \cdot 10^{-8}$  см, величину  $N_d = 3 \cdot 10^7$  см<sup>-2</sup>, можно оценить  $V_t = \dot{\epsilon}/d_0 \cdot N_d$ ,  $V_t \sim 0.1$  см/с. Оцененное значение  $V_t$  отвечает той области скоростей движения дислокации, которая контролируется вязким механизмом торможения. Поскольку  $V_t \gg V_f$ , то, вероятно, на двойниковой границе происходит интенсивная диссипа-

ния энергии, обусловленная переходом вязкого механизма движения двойникующих дислокаций в ансамбле в термоактивированный, характеризующий движение ансамбля как целое.

Таким образом, результатами настоящих исследований установлено движение ростовой границы бикристаллов кремнистого железа и определены условия активации как результат расщепления полных дислокаций на двойникующие.

Авторы выражают благодарность С. Кадечковой и В. Пайдеру за бикристаллы и содействие при выполнении этой работы, О.П. Салите за полезное обсуждение результатов, А.В. Москальцу за помощь при проведении эксперимента.

#### Список литературы

- [1] Kadeckova S., TouleP., Adamek S. J. Crystal Growth **83**, 4, 460 (1987).
- [2] Lavrentev F.F., Bosin M.E. Mater. Sci. Eng. **33**, 2, 243 (1978).
- [3] Босин М.Е., Лаврентьев Ф.Ф., Никифоренко В.Н., Салита О.П. Тез. докл. Междунар. конф. «Актуальные проблемы прочности.» Новгород, (1994). С. 30.
- [4] Ogava K. Phil. Mag. **11**, 110, 211 (1965).